



## 行业动态 Industry News

### 张忠谋再报佳音晶圆代工成长36%

2010-05-05 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

晶圆龙头台积电董事长张忠谋27日表示,今年全年半导体产值年成长22%,晶圆代工更高达36%;他以“只要看此数字,其它仅是细节”,强调晶圆代工景气之盛。

DoNews4月28日消息,据台湾媒体报道,晶圆龙头台积电董事长张忠谋27日表示,今年全年半导体产值年成长22%,晶圆代工更高达36%;他以“只要看此数字,其它仅是细节”,强调晶圆代工景气之盛。

张忠谋再次上调今年PC出货量年增率,从上季预估成长14%提高到17%,手机出货量年增率从12%提高到13%,数字消费电子相关出货量维持7%。台积电昨日小涨0.2元,收在63.7元,ADR美股早盘开出跌2%。

台积电第一季每股税后纯益1.3元,优于外资预期的1.2元。对于第二季的预期,公司以新台币兑美元平均汇率31.3为假设基础,预估合并营收在1,000亿至1,020亿元间,将创单季历史新高,季成长8.5%至10.6%;本季预估毛利率约48%至50%之间,若达到50%高标,是四年来单季最高,营业利润率预估36.5%至38.5%之间。

张忠谋预估,整体半导体今年成长率从上季预估的18%上调到22%,晶圆代工产值今年成长可达36%;其中,晶圆代工的成长数据,是他最新的预测;至于台积电今年营收成长幅度是否超过晶圆代工的水平?张忠谋笑着说:“大家对这都有期待”。

张忠谋认为,上半年全球半导体需求强过季节性成长,使得下半年需求增幅趋缓,但总体仍是往上成长,对晶圆代工产业影响亦不大。

(来源: DoNews 2010年4月28日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意